

# EV GROUP BRINGS HIGH-SPEED HIGH-PRECISION METROLOGY TO 3D HETEROGENEOUS INTEGRATION – November 17, 2021

EVG today unveiled the EVG®40 NT2 automated metrology system, which provides overlay and critical dimension (CD) measurements for wafer-to-wafer (W2W), die-to-wafer (D2W) and die-to-die (D2D) bonding as well as maskless lithography applications. Designed for high-volume production with feedback loops for real-time process correction and optimization, the EVG40 NT2 helps device manufacturers, foundries and packaging houses accelerate the introduction of new 3D/heterogeneous integration products as well as improve yields and avoid scrapping of highly valuable wafers.



## 异构集成发展催生新的计量需求

传统的二维硅片微缩技术成本已达极限,半导体行业转而开发异构集成技术,异构集成是指对不同特征尺寸和材质的多种组件或晶片进行制造。组装和封装,使其集成于单个器件或封装之中,以提高 新一代半导体器件的性能,W2W、D2W和D2D键合都要求精密调准和高精度套刻,以实现互连器件 之间的良好电接触,随着产品的推炼出新,互连问距逐渐减小,晶圆和晶片键合调准和套刻工艺也必须 进行相应调整,提高精度和测量频率,以及时检测工艺问题,实施纠正措施或返工,最终提高产量,无 掩棱曝光是一种用于3D/异构集成的创新光刻方法,需要在高度翘曲和田曲的晶圆上实现更精确的图案 保真度和图案套刻,这些晶圆透常包含移位晶片,因此要求计量技术提供有关晶片位置的关键信息。

EV集团公司技术总监Thomas Glinsner傳士介绍说: "对于前沿3D和异构集成应用而言,过程控 制技术日益重要,EVG40 NT2代表着计量技术取得重大突破,能够满足先进封装行业的最新需求。例 如,它不仅提高了套领精度,还量著提高了否社量,能够提高每个晶圈测量密度,提供有关混合键合性 能的详细反馈。这种新型计量解决方案进一步完善了EV集团用于3D/异构集成的综合工艺解决方案系 列,与现有的EVG40 NT系统形成互补,EVG40 NT系统仍然是MEMS和复杂光子器件事实上的键合计 量标准。在EV集团异构集成能力中心(Heterogeneous Integration Competence Center<sup>™</sup>)当前 实施的多个联合开发项目中,EVG40 NT2已经开始发挥重要作用。"

# 高精度、高吞吐量计量技术

EVG40 NT2系统服务于当前和未来的前沿3D/异构集成应用,能够对关键键合和光刻工艺参数进 行高精度测量。其测量内容包括:W2W、D2W、D2D和无确模曝光过程的调准检定和监控;CD测 量;以及多层厚度测量。该系统具有高度可扩展性,配备多个测量头和一个高精度工作台,专门用于高 吞吐量和高精度(精确至低个位数纳米范围)键合及无确模曝光调准检定。对于调准检定,EVG40 NT2将生成套刻模型,该模型可用于反馈回路以改善整体检定,减少系统错误,提高产量。支持工业 4.0物造技术的新一代品圆厂实施多线优化概念,以提供套刻反馈与晶片位置前馈,EVG40 NT2系统也 兼容这一概念。

## 产品上市信息

EV集团现已开始接受新型EVG40 NT2自动计量系统订单,集团奥地利总部的EVG异构集成能力中 心提供产品演示服务。

## 关于 EV 集团(EVG)

EV集团(EVG)是为半导体、微机电系统(MEMS)、化合物半导体、功率器件和防米技术器件 制造提供设备与工艺解决方案的领先供应商。其主要产品包括:晶圆键合、薄晶圆处理、光刻/光刻纳 米压印(NiL)与测量设备,以及光刻胶涂布机、清洗机和检测系统。EV集团成立于1980年,能够为 全球各地的客户和合作伙伴网络提供服务与支持。

http://www.shinkansentech.com/industry/2021/1117/8431.html



MATTERN 与 max、 到 参 的 与 Spiegel, 硅谷CEO的正反



阿里、腾讯借钱忙,地主家里也缺 粮?

100

▲ 航天科工集团正研制隐身无人机 欲 全球鹰论剑?